

# 標準化専門委員会及び 実装部品包装標準化専門委員会 活動報告会2021

## 日時

12月3日（金）13:00～15:30  
WEB開催（Webex）

「積層セラミックコンデンサ IEC(JIS)/EIA温度特性品についての  
検討」  
受動部品標準化WG及びIEC TC40国内委員会

「技術トレンドの要求に応じた規格作り」  
コネクタG及びIEC SC48B国内委員会

「IEC 62024-1、『ナノヘンリーインダクタのSパラメータ測定の  
標準化・・・最先端の測定手法への誘導』」  
IEC TC51国内委員会

## 活動 報告

「低圧サージ防護デバイス（SPD）のIEC規格の再編及び  
電源用サージアイソレーショントランス（SIT）について」  
低圧サージ防護G及びIEC SC37A/B国内委員会

「受動部品の新バルク包装形態についての検討」  
実装部品包装標準化専門委員会

## 申込 案内

<定員：なし 参加費：無料>

URLに必要事項のご入力をお願い致します。締め切り：11月26日

URL：<https://www.jeita.or.jp/form/custom/105/form>

お申し込み時に入力いただきました個人情報、本セミナーの受付及び時間のご案内の為にのみ使用し、他の目的で使用することはありません。JEITAの個人情報保護方針については、以下をご参照ください。  
<https://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>

## 2021年度活動報告会Program概要

共催：JEITA/電子部品部会/標準化専門委員会

JEITA/標準化政策部会/電子実装技術委員会

実装部品包装標準化専門委員会

13:00~13:05	開会ご挨拶 経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課 課長補佐 後藤 博幸 氏
13:05~13:15	標準化専門委員会の組織と活動概要について 中林 種広 標準化専門委員会 主査 株式会社村田製作所
13:15~13:55	受動部品標準化WG及びIEC TC40国内委員会の標準化活動概要 ～積層セラミックコンデンサ IEC(JIS)/EIA温度特性品についての検討～ 鈴木 敏厚 受動部品標準化WG 主査 日本ケミコン株式会社 中林 種広 受動部品標準化WG/磁器コンデンサG 主査 株式会社村田製作所
13:55~14:15	コネクタG及びIEC SC48B国内委員会の標準化活動概要 ～技術トレンドの要求に応じた規格作り～ 持田 文明 コネクタG 主査 本多通信工業株式会社 岡村 敏生 SC48 B 国内委員会 幹事 日本航空電子工業株式会社
 休憩（10分）	
14:25~14:45	IEC TC51国内委員会の標準化活動概要 ～IEC 62024-1,「ナノヘンリーインダクタのSパラメータ測定の標準化・・・最先端の測定手法への誘導」～ 安倍 健 TC51 国際幹事 TDK株式会社 東 貴博 TC51 WG9 IEC 62024-1 プロジェクトリーダー 株式会社村田製作所
14:45~15:00	低圧サージ防護G及びIEC SC37A/B国内委員会の標準化活動概要 ～低圧サージ防護デバイス（SPD）のIEC規格の再編及び電源用サージアイソレーショントランス（SIT）について～ 山田 真 低圧サージ防護G 主査 三菱マテリアル株式会社
15:00~15:25	実装部品包装標準化専門委員会の活動概要 ～受動部品の新バルク包装形態についての検討～ 諏訪 正樹 実装部品包装標準化専門委員会 委員長 KOA株式会社 中川 聖之 受動部品の新バルク包装形態の要件調査PG 主査 株式会社村田製作所
15:25~15:30	終わりに 株式会社村田製作所 中林 種広 標準化専門委員会 主査

※講演テーマ及び講師につきまして、急遽変更となる可能性がございます。その旨ご了承の程、よろしくお願い致します。

お問合せ

東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル

一般社団法人 電子情報技術産業協会

事業戦略本部 事業推進部（横倉、菅野）

TEL：070-3297-8862

E-mail：[r-yokokura@jeita.or.jp](mailto:r-yokokura@jeita.or.jp)